

本公司為日本三榮ハイテックス株式會社在2021年1月29日於台灣所設立之子公司。
強力徵求想成為本公司開創初期能協助日本總公司與台灣客戶之間的溝通的工程師！
在台灣累積經驗後也有機會可以調任到日本總公司！
本公司還有許多待發展的地方，若想挑戰、增進工程設計、管理技能的人才，請務必來試試看！



台北分公司外觀



日本總公司辦公室一景

公司名	台灣三榮高科技股份有限公司 TAIWAN SANEI HYTECHS CO., LTD.		業種		員工數		招募人數	2~3 人
			LSI・車載電子產品開發・受託		1 ※ 人			
業務內容	設計、驗證LSI積體電路／人工智慧（ A I ）／車載電子產品開發。 三榮擁有國際一流的高技術能力及富有人性化的企業文化，以滋潤大家的生活與企業的和諧發展為目標，努力為社會發展有所貢獻。							
總公司地址	台北市大同區南京西路41號8樓之8				工作地點		總公司（台北市）	
公司規模	資本額	1 3 0 0 萬日圓		營業額	3 3 億3 千萬日圓（集團：2 0 2 0 年3 月期）		前年度淨利	非公開
招募職務	技術職務（全職人員）。							
工作內容	設計、開發LSI積體電路／車載電子產品。							
徵才條件	理工相關科系畢業者。專門學校、大學以上學歷。 擁有日本語能力試驗 N 2 程度（或具有日語日常會話能力）及半導體設計、軟體開發經驗。							
開始上班日	2 0 2 2 年 4 月起。							
薪資待遇	月薪 台幣 4 5 , 0 0 0 ~ 6 0 , 0 0 0 元 （依學經歷調整） 年薪 台幣 6 3 0 , 0 0 0 元起				其他 津貼	交通費	依公司規定。	
						住宅	無。	
備 註	另有餐費補助台幣 2 4 0 0 元。 本公司的企業文化相當「全球化」及「自由」，尊重員工的多樣性，於日本總公司有許多來自海內外各國國籍的員工，現在大家在自己工作崗位上表現非常亮眼。台灣三榮高科技也以同樣信念，並更著重於提升「獨立思考、行動及挑戰」的自主精神以及推進全球化事業發展的「溝通領導能力」。 ※只接受日文履歷							

※詳細條件資訊以當日參展企業提供為準

保險投保種類	有/無
健康保險	○
失業保險	○
年金制度	○
勞災保險	○
其他	

其他待遇	有/無
員工宿舍	
加班津貼	○
休假制度	■週休二日 <input type="checkbox"/> 交接班制 <input type="checkbox"/> 彈性工作時間 <input type="checkbox"/> 其他
初年度獎金	依年度業績



↑詳細資料
請上公司官網

<https://www.sanei-hy.co.jp/>